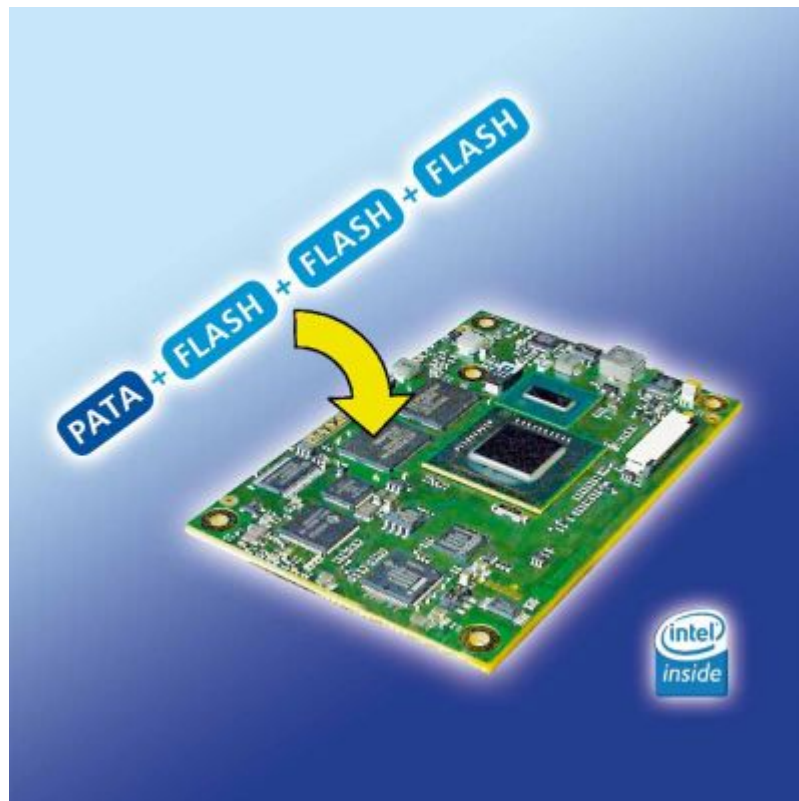


Maxispeicher im Miniaturformat – SSD-Module von MemoCom

30.04.2009, 11:47 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *HY-LINE Technology GmbH*

Presseagentur: *ARTPOOL, Mangler Design GmbH*



HY-LINE Computer Components GmbH präsentiert die Festplatte auf einem Chip mit SSD-Modulen von MemoCom.

Durch die Integration von Flash-Controller mit PATA-Interface und NAND-Speicherchips in einem BGA-Gehäuse mit kompakten Abmessungen können Rechnerschaltungen noch weiter miniaturisiert werden.

Der Chip mit Abmessungen von nur 14 x 22 x 1,6 mm (L x B x H) ersetzt herkömmliche Festplatten genauso wie diskrete Lösungen aus Flash-Controller-Chip und separaten Flashspeicher-Bänken.

Mit Kapazitäten von bis zu 8 Gigabyte, einer Standard-PATA-Schnittstelle und Übertragungsraten von 40MB/s (Lesen) bzw. 30MB/s (Schreiben) ist er bei einer niedrigen Stromaufnahme voll kompatibel zum Standard-Interface. Besonders bei mobilen Applikationen kann er mit einer Masse von nur 1 Gramm und viel geringerem Bauraum gegenüber einer Festplatte punkten.

Die Mitarbeiter des technischen Supports, von Marketing und Vertrieb stehen kompetent für alle Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.hy-line.de/memocom

Portrait

HY-LINE Computer Components konzentriert sich als Applikationsspezialist auf die Bereiche Displaytechnologie, Embedded Computing und Connectivity. Diese Bereiche spielen auch für "Digital Signage" eine wichtige Rolle. HY-LINE Computer Components bietet Lösungen aus einer Hand an Stelle von Komponenten. Der lokale Support unterstützt den Kunden mit Datenblättern, Mustern, Entwicklungskits und Know-How von der Designphase bis zur Serie.

News-ID: 306075 • Views: 757 (Stand: 21.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/306075/Maxispeicher-im-Miniaturformat-SSD-Module-von-MemoCom.html>